

贴片机—介绍

• 关键词：EtherCAT分布式IO

项目背景

- 行业：半导体
- 应用：芯片贴合
- 解决问题：原方案IO模块体积大，IO点位没有独立供电

解决方案

- 难点：安装空间小
- 方案：E3-S系列分布式IO模块
- 组成：EtherCAT数字/模拟IO模块

方案效益

- 体积小
- 每个点位独立供电
- 响应速度快，最高可到10k

